(19)日本図物許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出度公開發导

特開平10-58622

(43)公開日 平成10年(1998) 3月3日

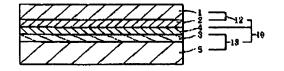
(51) Int.CL4		裁別配号	庁内整理部号	ΡI					技術表示箇所
B 3 2 B	27/30	102		B32B	27/30		1 (	2	
	27/18				27/18			D	
C08J	7/04	CEX		C08J	7/04		CI	CXS	
C23C	14/10			C 2 3 C	14/10				
H05F	1/00		•	H05F	1/00			K	
			審查菌求	未超求的	求項の数2	FD	(全	7 頁)	段展頁に続く
(21)出顧番号		特額平3 - 235338		(71)出底	(71) 出庭人 000002897 大日本印刷株式会社				
(22)出版日		平成8年(1998)8						丁目1巻1号	
		,		(72) 班明者 线合 隐 宫城県仙台市宫城野区哲竹三丁目 5 香 1 号 東北大日本印刷株式会社内					
				(74) <del>(C</del> E	人 穷魁	: 小西	净身	ŧ	
								*	

## (54) 【発明の名称】 将電防止パリアフィルム

### (57)【嬰約】

【課題】 PVAコートフィルム12の破業パリア性及 び帯電防止効果を併せもつ帯電防止パリアフィルムを提 供を課題とする。

【解決手段】益村フィルム 1 又は蒸着フィルムに殴けた PVAコート層2と、ヒートシールフィルム5に設けた 架橋型帯電防止剤コート層3とを又は接着剤層4又は接 着樹脂圏7を介して積圏して帯電防止バリアフィルム1 0であって、前記架橋型帯電防止剤コート層3が、4級 アンモニウム塩甚をもつアクリル酸エステル、アクリル 酸エステル、メタアクリル酸エステルからなる共産合 体、ポリエチレンイミン及びグリシジル化合物とからな る界面活性の帯電防止剤コート圏を構成する。



(2)

**徐関平10-58622** 

#### 【特許請求の範囲】

【詰求項1】 益材フィルムに設けたポリビニルアルコ ールコート層と、ヒートシールフィルムに設けた帯電防 止剤コート層とを接着剤層又は接着性樹脂層を介して積 隠した帯電防止バリアフィルムであって、前記帯電防止 コート層が、4級アンモニウム塩基をもつアクリル酸エ ステル、アクリル酸エステル、メタアクリル酸エステル からなる共産合体、ポリエチレンイミン及びグリンジル 化合物とからなる界面活性の帯電防止剤コート層とから なる特徴とする帯電防止バリアフィルム。

【韻求項2】 上記基材フィルムが、金暦又は金属酸化 物を蒸音・形成したものであることを特徴とする註求項 1 記載の帯電防止バリアフィルム。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラスチックフィ ルムを基材とする包装用積層体に関し、駅粒状の筋体な どを包装したときに、静電気による内容物の内面付着 や、ヒートシール部に粉体のかみこみを阻止するととも に 包装体の表面に外部からの粉塵による汚染を防止し 20 たバリア性に優れた帯電防止フィルムに属する。

【発明が解決しようとする課題】ポリビニルアルコール (以下本明細書においてはPVAと記載する。) がもつ 酸素バリア性を利用した包銭用積層フィルムを構成する ために、基材フィルムに厚み1~10μmPVAコート 屋を形成したPVAコートフィルムが利用されていた。 しかしながらPVAコートフィルムのPVAコート圏 リア性が極端に低下して、その機能を発揮できないた

は、吸湿性があり、吸湿したPVAコート層は、酸素バ め、通常はPVAコート層に他の水蒸気バリアー性フィ ルムを綺麗して使用されていた。また、PVAコート圏 に直接「4級アンモニウム塩基をもつアクリル酸エステ ル、アクリル酸エステル、メタアクリル酸エステルから なる共宜合体、ポリエチレンイミン及びグリシジル化合 物とからなる帯電防止剤コート圏」(以下、本明細書に おいては、「ASコート層」と記載する。)を設ける と、PVAコート層の酸素バリア性が低下するという間 壁があった。

【0003】本発明は、PVAコート層を含むフィルム 40 において酸素バリア性を保持した帯電防止作用をもつ積 層フィルムの提供を課題とするものである。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】上記の課題を達成するた めに本発明は、益材フィルムに設けたPVAコート圏 と、ヒートシールフィルム(以下、本明細音において は、HSフィルムと記載する。)に設けた界面活性をも つ帯電防止剤コート層とを接着剤層又は接着性樹脂層を 介して緑層した帯電防止バリアフィルムであって、前記 リアフィルムである。また、上記基村フィルムが、金属 又は金属酸化物を蒸着・形成した帯電防止バリアフィル

[0005]

【従来の技術】従来より、複合フィルムに帯電防止性を もたせるには、HSフィルムとなるポリオレフィンや、 基材フィルムに帯電防止性をもつ界面活性剤を含ませた り、複合フィルム製造の最終工程で放電処理による除電 を行ったりしている。しかしながら、界面活性剤を含ま 10 せたものは、フィルム表面に析出してきた界面活性剤が 帯電防止作用をもつため、フィルムの種類、表面処理の 如何により析出面が、一方にかたよるという欠点があっ た。例えば、HSフィルムとなるポリオレフィンフィル ムに帯電防止効果をもつ界面活性剤を含ませたものは、 極性をもつコロナ放電処理面に界面活性剤が折出し、複 台フィルムを構成するとき接着剤の硬化を阻害したり、 帯電防止性が必要なヒートシール面に界面活性剤が折出 し触いという問題点があった。

【0006】益村フィルムにPVAをコートして使用す るときは、表面層にPVAコート層を設けると吸湿によ り酸素パリア性が損なわれるという問題点があった。 【0007】一方、ポリエチレンイミンを主成分として 含有し、静電誘導防止性を有する架橋性重合体からな る、接着用アンカーコート削及び該アンカーコート層を 有する衏層フィルムが帯電防止効果を奏する技術も開示 されている (特開平8-12755号公銀参照)。 しか しながら、静電跳導防止性を有する架橋性重合体をPV Aコート層に形成して、水蒸気バリア性フィルムと綺層 したものは、帯電防止効果は奏するものの、このような 30 水溶性の帯電防止剤をPVAコート層に設けるとき、P VAコート層に水分が残留して、酸素バリア性を低下さ せたり、架線性重合体に含まれる結合水をPVAコート 圏が吸着したりして経日的に帯電防止作用を損なうとい う問題点がある。本発明は、PVAコート層を含むフィ ルムを用いて、酸素パリア性及び水蒸気パリア性をパラ ンスした帯電防止バリアフィルムを提供するものであ **5.** 

#### [8000]

【発明の実施形態】上記の課題を達成するために本発明 は、図1、又は図2に示すように、益材フィルム1に設 けたPVAコート層2と、ヒートシールフィルム5に設 けた搭電防止剤コート層3とを接着剤層4又は接着性樹 脳層?を介して積層した帯電防止パリアフィルム10で ある。そして、前記帯電防止剤コート層が、ASコート 屋3である帯電防止バリアフィルム10である。また、 上記益材フィルム1が、金属又は金属酸化物を蒸着・形 成した蒸者フィルム11である帯電防止バリアフィルム 10である。

【0009】本発明のPVAコート層を設ける益村フィ 帯電防止剤コート層が、ASコート層である帯電防止バ 50 ルムは、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレ

http://www6.ipdl.jpo.go.jp/tjcontentbs.ipdl?N0000=20&N0400=image/gif&N0401=/...

2004/04/30

フィン系樹脂、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリア ミド、アクリル酸エステル又はメタアクリル酸エステル を主成分とするアクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレ ート、ポリプチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ タレートなどのポリエステル、ポリアセタール、ジ又は トリ・アセチルセルロースの繊維素誘導体や、ポリカー ボネートなどよりなる延伸あるいは未延伸のフィルム又 はこれらの延伸フィルムにアルミニウム、酸化アルミニ ウム、酸化ケイ素、酸化インジウムなどの蒸音を縮した ものである。また、金属アルミニウムの蒸着や、アルミ(10)によっては多少の増減ができることはいうまでもない。 ニウム箔を彼合したフィルムで金属光沢を活用した装飾 効果を呈することもできる。特に印刷過性、後加工適性 に優れたポリエステル、ポリプロピレンやポリアミドの 二軸延伸フィルムの厚さが6~50μmのものが好まし く使用できる。

【0010】PVAコート層は、ポリ酢酸ビニルの水溶 液をコートして形成されるが、PVAの性質はケン化度 により支配される。本発明に用いるPVAはケン化度が 70~99モル%、好ましくは90~99モル%であ る。ケン化度が70モル%以下になると酸素パリア性が 20 低下し、99モル%以上になると皮膜の耐水性が低下 し、吸湿し易くなり高い湿度での酸素パリア性が低下す るという問題がある。PVAには所望に応じてグリセリ ンやグリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピ レングリコールなどの多価アルコール類を可塑剤として 使用することもできる。PVAのケン化度が高くなると 冷水に溶解しなくなるので、熱水の溶液をコートするこ とが好ましい。

【0011】PVAのコート方法は、ロールコート、エ コート量は、1~10g/m゚ (固形分換算、以下同 **椒) 好ましくは、2~5g/m゚ である。₽VAのコー** ト量は、1g/m<sup>1</sup>以下では、酸素パリア性が充分では なく、10g/m゚以上になると資源の浪費となるばか りでなく、該コート圏に亀裂を発生し易くなるという間

【0012】HSフィルムは、殆どの熱可塑性樹脂のフ ィルムを使用できる。例えば低密度、中密度又は高密度 ポリエチレン、線状ポリエチレン、ポリプロピレン、エ

チレン・酢酸ビニル共宜合体、エチレン・アクリル酸共 宣合体、エチレン・アクリル酸エステル共宣合体、アイ オノマー、ポリエステル、ポリアミド、線状ポリエステ ルなどを単体あるいは、とれらのプレンド物がある。ま た。これらの樹脂からなるフィルムの複合フィルムから も構成される。

【0013】そして、フィルムの製造は、通常のサーキ ュラダイスやTダイスを用いて作成することができる。 その厚みは、15~150µmが好ましく、材料。用途 【0014】HSフィルムは、プラスチックフィルムや 紙などにヒートシール層をコートし構成することもでき る。そして、ヒートシール層は、製造した熱可塑性樹脂 層ばかりでなく、ヒートシール性をもつ材料であるポリ アミド、ポリエステル、塩化ビニル・酢酸ビニル系共宜 台体、ポリ塩化ビニリデン、エチレン・酢酸ビニル共産 合体、エチレン・アクリル酸共宜合体、エチレン・アク リル酸エステル共産合体、アイオノマーなどのポリオレ フィン系樹脂などの溶液や、ディスパージョンを常温。 又は加熱したいわゆるホットラッカーの溶液を塗工した り、上記の材料を溶融状態で押出しコートしたりして使 用できる。特に、溶液やディスパージョンから塗工形成 した薄膜2~3μmのヒートシール層は、易閉封性のヒ ートシール性をもたせるととができる。

【0015】本発明に使用する「ASコート圏」は、化 1(1) に示す4級アンモニウム塩基をもつアクリル酸エ ステル、アクリル酸エステル及びメタアクリル酸エステ ルとからなる共重合体、平均分子量が300~2000 のポリエチレンイミンと、グリシジル化合物との混合物 アナイフコートなど通常のコート方法を適用でき、その 30 からなる昇面活性剤である。そして、グリシジル化合物 は化1(2) に示す多価アルコールのポリグリシジルエー テルや、カルボン酸のポリグリシジルエーテルなどやこ れらのポリエーテルが挙げられる。また、グリンド酸 は、エピヒドリン酸などが挙げられる。そして、上記很 合物は、水とアルコールとからなる混合溶剤に溶解され た「架偸型帯電防止剤」の溶液としてコートに使用す ಕ್ಕ

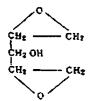
[0016]

[(t1]

(4) **特閱平10-58622** 

進し、 R:H. -CH3, -C2 H5 X:C1. F. I. -SO: Na. -SO4

# (2) グリシジル化合物



【OO17】ASコート層を形成するHSフィルムは、 ASコート層との接着を完全にするために、コロナ放電 処理。オゾン処理などの表面処理を行い、次いでエアナ イフコート、ロールコート、バーコート、グラビアコー トなどの公知の方法で、上記架檢型帯電防止剤の溶液を O. 1~3g/mf コート・乾燥して、ASコートHS フィルム形成する。グラビアコートは、コート量の規制 30 融鉀出しコーティングしてサンドイッチラミネーション は容易にできるが、反応型の本発明に使用する上記架機 型帯電防止剤の場合は、セル (凹部) につまったものが 硬化して再溶解せず、コートむちの原因となるので注意 を見する。

【0018】上記の架橋翌帯電防止剤は、コート直後に おいては、若干站着性を帯びているととがあるので、巻 取りでコートする場合は、コート液にシリカ、炭酸カル シウムなどの体質額料などを架積型帯電防止剤の固形分 100盆畳%に対して2~15盆畳%分散してブロッキ ト層はコート後架線を充結させるために積層した後望ま しくは20℃以下の温度に冷却した腰壁を与えずに、3 5~50℃の温度で48時間以上のエージングを行うこ とが好ましい。20℃以下に放置した場合、架橋が完結 しないことがあり注意を要する。

【0019】上記のPVAコートフィルムと、ASコー トHSフィルムとは、通常の反応型接着剤を溶剤に溶解 してコート・乾燥後圧着する所謂「ラッカーラミネーシ ョン」や、接着剤収分を溶剤に溶解しない100%固形 分のものをコートして接着する所謂「ノンソルラミネー 50 (実施例1~3)表1に示す構成で、甚材フィルム1と

ション」などのドライラミネーション(以下、本明細音 においては、ラッカーラミネーションとノンソルラミネ ーションをドライラミネーションと総称して記載す る。) で接着したり、PVAコートフィルムのPVAコ ート層に例えばポリエチレンイミンなどをプライマー層 として低密度ポリエチレンを15~30μmの厚みで溶 したりして積層できる。

[0020] PVAコートフィルムと、ASコートHS フィルムとをドライラミネーションで積層するときの接 若翻は、ポリエーテル・イソシアネート、ポリエステル ・イソシアネート、エポキン・イソシアネートなどの通 常の反応型接着剤を用途に応じて選択使用することがで

【0021】サンドイッチラミネーションのときは、そ れぞれのフィルムと溶酔樹脂との接着を強化安定するた ング防止作用をもたせることもできる。また、ASコー 40 めに、いずれか一方若しくは双方のフィルムにコロナ放 電処理を行ったり、オゾンガスによる処理を施したりす るととが好ましい。該層間の接着強度が特に要求される ときは、ASコートHSフィルムにもプライマー層を設 ける必要があるが、通常は、ASコートHSフィルムの ASコート層は、それに含まれるポリエチレンイミン が、サンドイッチラミネーションのときプライマー圏と しての作用を奏するので省略することができる。

> [0022] 【実能例】

(5)

して厚み20μmの二輪延伸ポリプロビレンフィルム1 (以下OPPと記載する) の易接着面に、ロールコート により、ケン化度97モル%のPVAを3g/m<sup>1</sup>又は 8g/m<sup>3</sup> コートしてPVAコートフィルム12を作成 した。一方、HSフィルム5として、厚み20μmの未 延伸ポリプロビレンフィルム (以下、CPPと記載す る)又は、厚み40μmの線状ポリエチレンフィルム (以下、L-LDPEと配載する)を用いて、その易接 者処理 (コロナ放電処理面) 側にBONDEIP-PA (架橋型帯電防止剤 アルチック(株) 南品名)を 0. 3g/m1 ロールコートにより設けたASコートH Sフィルム13を作成した。そして、上記のASコート HSフィルム13のASコート図3と、PVAコートフ ィルム12のPVAコート層2にポリエステル・インシ アネート系接着剤4を介したドライラミネーション、又 はポリエチレンイミン系プライマー層6を介して接着樹 脳層?として低密度ポリエチレンを15 µmの厚みで設 けてサンドイッチラミネーションによりPVAコートフ ィルムとを領層して図1若しくは図2又は表1に示す、 実施例1~3の帯電防止バリアフィルム10を作成し

【0023】(実施例4)図3及び表1に示す構成で、 蒸着フィルム11として、酸化ケイ素の蒸着層Sを設け た厚み20μmの二輪延伸ポリプロピレンフィルムの蒸 着層Sにロールコートにより、ケン化度97モル%のP VAを3g/m<sup>1</sup> コートしてPVAコート蒸着フィルム 125を作成した。一方、実施例3と同様に厚み40 μ mのL-LDPEの易接着処理(コロナ放電処理面)側 にBONDEIP-PA (架橋型帯電防止剤 アルテッ ク (株) 陶品名) を 0.3g/m゚ロールコートにより 設けたASコートHSフィルム13を作成した。そし て、上記のPVAコート層2にポリエチレンイミン系の プライマー層6を介して、接着樹脂層?として厚み15 μmの低密度ポリエチレンで、ASコートHSフィルム 13のASコート層3とをサンドイッチラミネーション により図3及び表1に示す実施例4の帯電防止バリアフ ィルム10を作成した。

[0024]

【比較例】

(比較例1) 図4に示す構成で、真館例2と同様に基材フィルム1として厚みが20μmのOPPの易接着面に、ロールコートにより、ケン化度97モル%のPVAを28/m<sup>4</sup> コートしてPVAコート戸2にASコート居3としてBONDE1PーPA(架檢型帯電防止剤 アルテック(株) 商品名)を0.3g/m<sup>3</sup> ロールコートにより設けたASコートAフィルム23を作成した。そして、実施例1と同様にASコートAフィルム23のASコート層3に、ポリエステル・ボリイソシアネート系接着剤層4を設けて、HSフィルム5として厚み20μmのCPPとをドライラミネーションして比較例1の帯電防止バリアフィルム10を作成した。

【0025】(比較例2)図5に示す構成で、比較例1と同様に基材フィルム1として厚みが20μmのOPPを用いてASコートAフィルム23を作成した。そしてASコートAフィルム23のASコート圏3に 低密度ポリエチレンを厚み15μmの接着樹脂圏7として設けて、厚みが40μmのHSフィルム5であるLーしDPEとをサンドイッチラミネーションして、図5及び表1の比較例2に示す帯電防止バリアフィルム10を作成した

【0026】(比較例 3)図6に示す、衰3の構成で蒸着フィルム11として、酸化ケイ素の蒸着層Sを設けた厚み20μmの二軸延伸ポリプロピレンフィルムの蒸着層Sに比較例1と同様の工程で、PVAコート層2及びASコート層3を順に設けてPVAコート蒸着フィルム23Sを作成した。そして、比較例2と同様にASコートAフィルム23SのASコート層3に低密度ポリエチレンを接着樹脂層7として厚みが40μmのHSフィルム5であるLーLDPEとをサンドイッチラミネーションして、図6及び衰1に示す帯電防止蒸着フィルム10Sを作成した。

(以下、余白)

[0027]

【表1】

**特関平10-58622** 

10

構成領	突施例1	突熄例2	实施例 3	突如何4
	(1 図規金)	(多類図2)	(参照図2)	(多級國3)
基材フィルム	OPP	OPP	OPP	藻着O P P
PVAR	3 g / m²	3 g/m²	8 g/m¹	3 g / m³
接着前層	3 g/m²	鍵し	無し	無し
プライマー層	無し	有り	有り	有り
後着樹脂厚	無し	15 µm	1 5 µm	15 µm
将电防止周	初り	ব্য	有り	有り
HSフィルム	CPP	L-LDPE	L-LDPE	L-LDPE
	比較例1	比較例2	比較何3	
	(参照図4)	(多照図 5)	(参照図6)	
基材フィルム	OPP	OPP	選着O P P	
PVA局	3 g/m²	3 g / m²	3 g / m³	
<b>将电防止</b> 增	初り	初り	क्र	İ
接着刺母 3 g/ti		無し 無し		
プライマー居	無し	無し	無し	
接着樹脂層 無し		16 µm	15 µm	İ
HSフィルム	CPP	L-LDPE	L-LDPE	
1		1	1	i .

但し、PVA層、帯電防止コート層、接着剤層はコート 置を表す。接着樹脂層は、厚みを表す。

【①①28】上記の実施例及び比較例の各帯電防止バリ アフィルムについて、酸素過過度をJIS K-712 6 (1987)、水蒸気透過度をJIS K-7129 (1992)に益づいて測定した。また、巻取り状態で 保存した、各帯電防止フィルムを、温度20℃. 組対温 30 【0029】 度60%の条件下で、刷縮してそのフィルムの基材フィギ

\*ルム及びHSフィルムを夫々上にしてタバコの灰を付着 して2秒放置後フィルムを垂直にして、灰の付着状況に より帯電防止効果を評価した。

帯電防止効果の評価基準

〇: 灰の付着なし。

Δ: 若干灰の付着が認められる。

【费2】

	酸素透過度	透視度	<b>新包防止効果</b>		
	CC/m²	g/@³	基材フィルム	HSフィルム	
1	2. 1	5. 6	0	0	
2	2.2	6. 2	0	0	
3	1.2	<b>5. 4</b>	0	0	
4	1. 1	1.8	0	0	
1	13. 2	5. 8	Δ	Δ	
2	10.5	5. 2	Δ	Δ	
3	1.8	1. 8	Δ	Δ	
	2 3 4 1 2	CC/m <sup>2</sup> 1 2. 1 2 2. 2 3 1. 2 4 1. 1 1 13. 2 2 10. 5	CC/m <sup>2</sup> g/m <sup>3</sup> 1 2. 1 5. 6 2 2. 2 6. 2 3 1. 2 5. 4 4 1. 1 1. 8  1 13. 2 5. 8 2 10. 5 5. 2	CC/m <sup>2</sup> g/m <sup>3</sup> 芸材フィルム  1 2. 1 5. 6 ○ 2 2. 2 6. 2 ○ 3 1. 2 5. 4 ○ 4 1. 1 1. 8 ○  1 13. 2 5. 8 △ 2 10. 5 5. 2 △	

【0030】以上詳細に説明したように、基材フィルム に設けたPVAコート圏と、HSフィルムに設けたAS コート層とを必要に応じてプライマー層を含む接着樹脂 **国又は接着剤噌を介した積磨フィルムは、基材フィルム** の面ばかりでなく、HSフィルムの面にも帯電防止効果 50 【図1】本発明の帯電防止バリアフィルムの筋面観路図

を奏し、そしてPVAコート圏がもつバリア効果を損な うととがなく帯電防止バリアフィルムを構成できるもの である。

【図面の簡単な説明】

待関平10-58622

11 \*2 PVAコート圏 である。 3 ASコート層 【図2】他の積層機成の帯電防止パリアフィルムの筋面 4. 接着剤圏 概略図である。 【図3】蒸着フィルムに構成した帯電防止バリアフィル 5 HSフィルム 6 プライマー層 ムの断面概略図である。 【図4】基材フィルムに形成したPVAコート層にAS 7 接着樹脂層 10 帯電防止フィルム (但し、Sは蒸着フィルム) コート層を設けた比較例の帯電防止フィルムの断面概略 11 菜肴フィルム 図である。 12. 12S PVAコートフィルム(但し、Sは幕着フィ 【図5】比較例の他の構成を示す帯電防止フィルムの断 10 NA) 面概略図である。 13 ASコートHSフィルム 【図6】蒸着フィルムに形成した比較例の帯電防止フィ 23. 235 ASAコートAフィルム(但し、Sは落着フ ルムの断面機略図である。 ィルム) 【符号の説明】 1 益材フィルム [図2] [**図**1] 【図4】 [図3] [図6] [図5]

(7)

フロントページの続き

技術表示箇所 庁内整理番号 FI 識別記号 (51) Int.Cl.º H05F 1/02 K H05F 1/02